

2半导体产业（重庆）博览会

产品名称	2半导体产业（重庆）博览会
公司名称	银熊电子信息-专业展会服务
价格	12800.00/个
规格参数	开展时间:2023.5.10-2023.5.12 展会地点:重庆国际博览中心 展会规模:25000展出面积（m ² ）
公司地址	国际会展中心
联系电话	17674088418 19173144226

产品详情

作为西部的半导体行业盛会，GSIE 2023以重庆、四川、陕西、贵州、云南半导体产业为依托，全面展示国内外半导体新产品、前沿技术成果和解决方案。博览会将进一步发挥成渝双城经济圈产业优势，挖掘西部市场发展机遇，促进产业链深度交流合作，创新培育科技化、化、国际化的半导体互动平台，推动西部半导体产业高质量创新发展。

基本概况

时间：2023年5月10-12日

地点：重庆国际博览中心

主题：集智创“芯”共塑未来

规模：25000展出面积（m²）

展商：350企业（家）

观众：20000观众（名）

|展会优势

01 / 国家战略定位优势

践国家战略的“芯”窗

国家2030计划和“四五”国家研发计划明确将第三代半导体列为重要发展向，《“四五”国家信息化规划》在信息领域核心技术突破程提出，加快集成电路关键技术攻关。

02 / 重庆特殊区位优势

连接成渝集成电路的策源地

成渝地区双城经济圈建设上升为国家战略，突出重庆、成都两个中城市的协同发展，打造带动全国质量发展的重要增极和新的动源。前，成渝地区双城经济圈标志性重项160个，总投资超2万亿元。进步联动对接西安、武汉等中西部集成电路强市，提升成渝地区集成电路产业廊的可延展性。

成都明确了集成电路、新型显、端软件等的20条产业链，协同产业链补链强链延链，到2025年，培育电子信息万亿级集群。

重庆已基本形成以西部（重庆）科学城、两江新区为核多点布局的体化数据中体系。到2025年，重庆半导体产业将集聚从业员5万以上，企业数过百，产值突破千亿元，打造成国内重要的半导体产业基地。